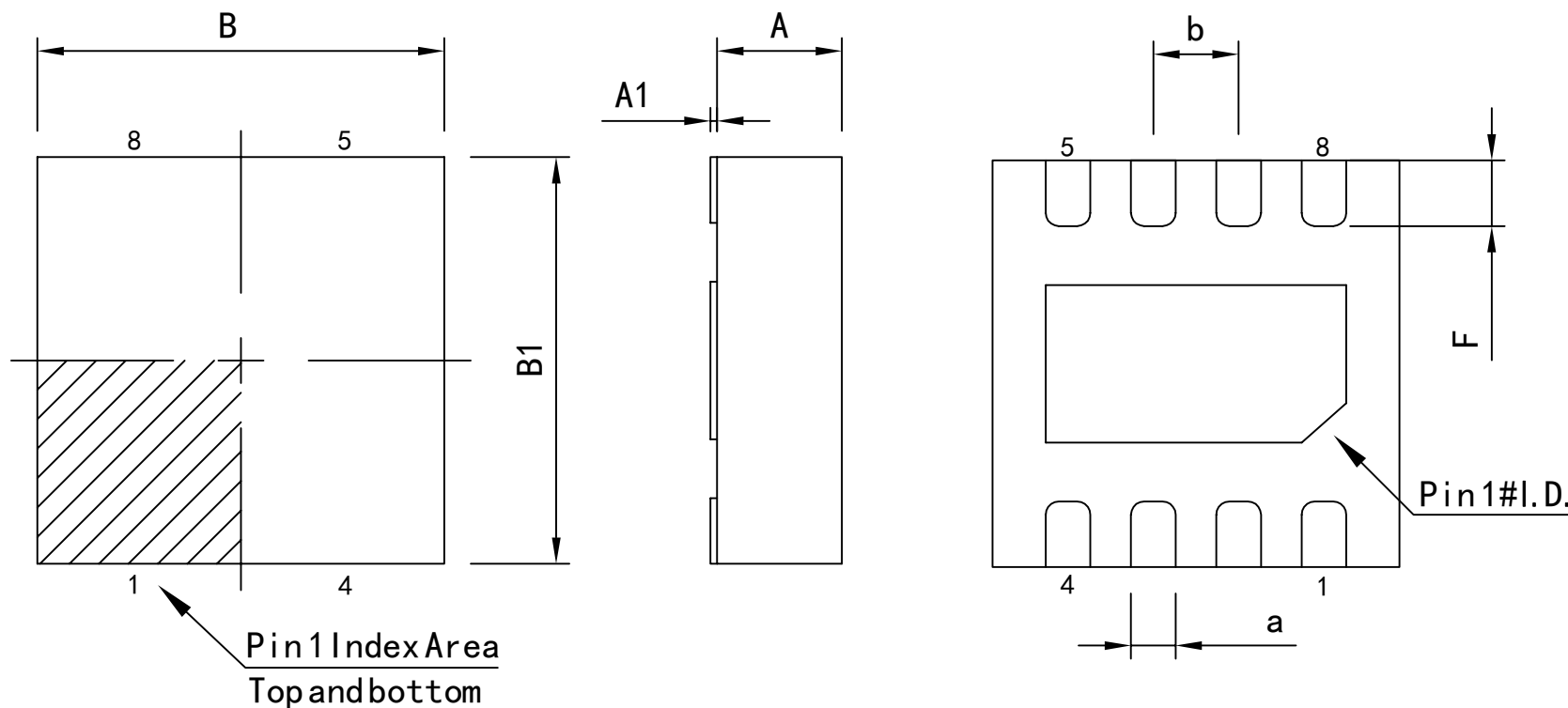




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

**DFN-8** (3x3)

文件名称:  
HG-DFN8 (3x3)

文件编号:  
HGWXT-230056

版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-30

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	B1	F	a	b					
MIN	0.85	0.00	2.90	2.90	0.30	0.20	0.65					
MAX	0.95	0.05	3.10	3.10	0.50	0.34	TYP					